

MSP系列产品采用推入自锁结构，具有体积小、重量轻、连接可靠等优点，是C7D的替代产品，并可与NEC同类产品互换，广泛用于无线电设备和仪器的高频回路中。我公司可提供各种MSP型同轴连接器。

主要技术特性

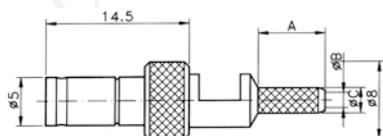
环境参数		电气性能	
温度范围	-65 ~ +165°C	特性阻抗	75 Ω
材料与涂覆		频率范围	0-1GHz
		介质耐压	750V
壳体	黄铜镀硬金	接触电阻	内导体: ≤10mΩ, 外导体: ≤4mΩ
插针	黄铜镀硬金	绝缘电阻	≥1000MΩ
插孔	镀青铜镀硬金	电压驻波比	≤1.25
绝缘体	聚四氟乙烯	机械性能	连接器耐久性: 500次
压接套	铜合金镀镍		

界面尺寸

JACK(mm)			PLUG(mm)		
	最小值	最大值		最小值	最大值
A	1.40	1.60	A	0.44	0.49
B	5.03	-	B	4.03	4.10
C	-	-	C	4.95	5.03
D	0.80	0.92	D	1.00	1.06
E	-	0.95	E	9.80	-
F	-	5.50	F	-	6.50
			G	-	4.10



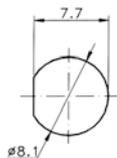
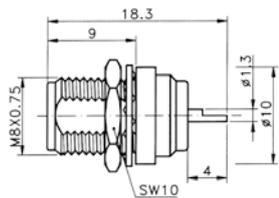
1. 软电缆连接器



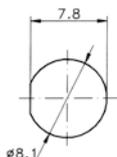
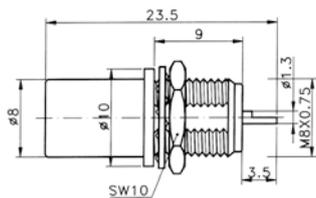
型号	电缆组别	备注
MSP-75J3	3/75S	A=6.8, B=1.6, C=2.6
MSP-75J4	4/75S	A=8.5, B=2.1, C=3.4
MSP-75J5	5/75S	A=10.5, B=3.1, C=4.4

Unit:mm

4. 穿孔安装式终端连接器



型号	备注
MSP-75KYD	



MSP-75KYD1	
------------	--

MSP系列